网信产业动态周报

第 09 期

2026 年

人工智能 半导体 数据要素 信息安全

3月2日-3月7日

CEC 中国电子

工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心

1 人工智能领域一周要闻

- 国家发改委主任郑栅洁：“十五五”末 AI 相关产业规模将增长到 10 万亿元以上
- 国内已有 7 家具身智能企业估值过百亿
- 我国首个人形机器人与具身智能国家级标准体系发布
- IDC：中国企业活跃智能体数量将在 2031 年突破 3.5 亿规模
- 我国发布全球首个气溶胶预报人工智能模型

■ 国家发改委主任郑栅洁：“十五五”末 AI 相关产业规模将增长到 10 万亿元以上

据新华社报道，国家发展改革委主任郑栅洁 3 月 6 日在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上说，将深化“人工智能 +”行动，“十五五”末人工智能相关产业规模将增长到 10 万亿元以上。作为参考，中国信息通信研究院先前公布的数据显示，2025 年人工智能核心产业规模有望突破万亿元。同年，生产制造环节的大模型应用增长显著，应用案例占比由去年的 19.9% 增长至 25.9%，带动人工智能产业规模快速增长。

■ 国内已有 7 家具身智能企业估值过百亿

3 月 2 日消息，2026 年开年，具身智能多个项目集中晋升独角兽——智平方、千寻智能、自变量机器人相继宣布完成新一轮融资，估值突破百亿规模。加上此前已跻身独角兽序列的宇树科技、智元机器人、银河通用、星海图，国内具身智能赛道已有 7 家百亿估值企业，行业正式进入头部独角兽集群发展的全新阶段。在这一行业里程碑的背后，是赛道资本向头部加速聚集的马太效应，以及头部企业资本化进程的全面提速。在具身智能项目的扎堆领跑下，独角兽概念又重新回到了市场视野。

■ 我国首个人形机器人与具身智能国家级标准体系发布

3 月 2 日消息，上周，工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会首届年会召开。会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》。这是我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。体系设有基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理 6 个部分，覆盖具身智能“大小脑”与智能计算，类人躯干、臂与腿足、灵巧手，执行、感知、通信单元模组，具身智能整机、系统软件及软硬件协同，场景应用等多个细分环节和领域。

■ IDC：中国企业活跃智能体数量将在 2031 年突破 3.5 亿规模

3 月 4 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布中国企业活跃智能体最新预测，称中国企业的活跃智能体规模正在进入一段前所未有的加速期。IDC 预测，随着本土模型能力的持续升级、智能体技术与应用生态的快速成熟，以及产业政策的叠加共振，中国企业活跃智能体数量将在 2031 年突破 3.5 亿规模，年复合增长率达到 135% 以上，增速将领先全球主要市场。同时，由于智能体任务执行密度的增长

和任务复杂度的提升，也将带来智能体 Token 消耗年均超 30 倍的指数级跃升。从 IDC 报告获悉，中国智能体市场能够在未来几年迎来规模爆发的背后有三个关键因素：模型能力的跃升、智能体生态的成熟以及产业政策的推动。

■ 我国发布全球首个气溶胶预报人工智能模型

3 月 5 日消息，据“中国气象”公众号消息，今日，由我国科学家牵头的全球首个气溶胶预报人工智能模型 AI—GAMFS 在国际学术期刊《自然》发布。该模型可在 1 分钟内实现全球范围未来 5 天、以每 3 小时为间隔的高精度环境气象预报，为沙尘暴、野火、雾霾等全球气溶胶污染事件的精准预警提供有力支撑。独立评估结果显示，该模型预报精度优于国际主流系统。据介绍，当前 AI-GAMFS 已完成从科研攻关到业务落地的全链条闭环。模型已在中央气象台及陕西、宁夏等 10 余省（自治区）气象部门业务运行。在国际层面，该模型已正式接入“妈祖（MAZU）”全民早期预警平台，面向全球提供预报服务。

2 半导体行业一周要闻

- TrendForce ： 2026 年亚洲半导体巨头投资规模将达 1360 亿美元
- 美国拟将 AI 芯片出口管制扩展至全球 英伟达、AMD 出口均需获许可
- IDC 预测 2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接近 300 亿美元
- 美国仍计划禁止政府机构采购中国制造存储芯片
- 中国市场低于预期，传英伟达 H200 AI 芯片已停产
- 北京大学科研团队造出 1 纳米记忆开关
- 全球首条 35 微米晶圆封测产线落户上海 功率半导体迎技术突破

■ TrendForce：2026 年亚洲半导体巨头投资规模将达 1360 亿美元

3 月 4 日消息，AI 芯片、存储芯片和逻辑处理器需求持续飙升，正在推动亚洲半导体企业大幅提高投资规模。今天晚间，集邦咨询 TrendForce 数据显示，亚洲多家主要芯片厂商今年资本支出预计将超过 1360 亿美元，比 2025 年增长约 25%，其中台积电、三星电子和 SK 海力士是扩产的核心力量。譬如，台积电今年资本支出将达到 520 亿至 560 亿美元的历史新高，同比增长 27% 至 37%。其中约 70% 至 80% 用于先进制程，其余用于特殊制程和先进封装。中芯国际也保持高水平投资，其资本支出规模几乎与全年营收相当，重点用于本土产能建设。预计该公司 2026 年的资本支出将与 2025 年基本持平，仍将保持在 80 亿美元以上。

■ 美国拟将 AI 芯片出口管制扩展至全球 英伟达、AMD 出口均需获许可场

3 月 6 日消息，据彭博社今日报道，美国政府正酝酿一项针对 AI 芯片出口的全面管制新规，拟将现行覆盖约 40 个国家和地区的限制措施扩展至全球范围。知情人士称，美国官员已起草法规草案，未来英伟达、AMD 等公司的 AI 加速器出口至全球任何地区，都可能需要事先获得美国政府的批准。消息传出后，美股芯片股应声下跌。英伟达股价一度跌 1.9%，AMD 跌幅达 2.3%。据知情人士透露，美国政府正在考虑的这项新规，将从根本上改变美国在 AI 芯片出口管制领域的角色——从对特定国家实施限制，转变为充当全球 AI 产业的“守门人”。企业甚至包括其政府，都需获得美国商务部工业与安全局（BIS）的批准，才能采购这些用于训练和运行 AI 模型的关键加速器。

■ IDC 预测 2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接近 300 亿美元

3 月 5 日消息，IDC 今日发文称，具身智能是智能机器人的核心发展方向，当前其产业已迈入技术突破、场景分化、生态协同的新阶段，全球多元厂商正加快智能机器人的产品布局与技术攻关，中外企业呈现出鲜明的差异化发展特征。据 IDC 数据，2025 年全球人形机器人市场出货量接近 1.8 万台，同比大幅增长约 508%，销售额达 4.4 亿美元。IDC 预测，2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接

近 300 亿美元，其中中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为市场加速扩张的核心主导力量，届时中国具身智能机器人市场规模将突破 110 亿美元。

■ 美国仍计划禁止政府机构采购中国制造存储芯片

3 月 2 日消息，虽然面临全球存储芯片持续缺货、涨价的难题，但是美国政府仍计划禁止政府机构采购中国制造的存储芯片。据全球法律情报平台 Lexology 最新披露的消息显示，美国联邦采购规则委员会（FAR Council ）已于当地时间 2 月 17 日发布了一项《拟议规则制定通知》（NPRM），提议修订《联邦采购规则》（FAR），以落实 2023 财政年度《国防授权法》（NDAA）第 5949 条之规定，以落实禁止美国行政机构采购可追溯至特定中国公司的半导体零件、产品或服务。这些中国公司包括 SMIC、YMTC 和 CXMT，但也有限例外情况。根据法规，FAR 的拟议修订将于 2027 年 12 月 23 日生效。拟议规则尚未最终定案，公众意见开放至 2026 年 4 月 20 日。

■ 中国市场低于预期，传英伟达 H200 AI 芯片已停产

3 月 5 日消息，据英国《金融时报》报道，英伟达（NVIDIA）已停止生产了其原本准备出口到中国市场的 H200 芯片，相关产能已经被重新分配给了最新的 Vera Rubin 芯片。其实早在今年 1 月，《金融时报》就曾援引两位知情人士报道称，在英伟达 H200 芯片迟迟未能获得中国客户的订单之后，H200 的印刷电路板等关键组件的制造商已暂停生产。美国官员上个月也表示，英伟达的 H200 芯片尚未出售给中国客户。虽然不久前英伟达曾表示已获得许可证从美国政府运送“少量”H200 向中国客户提供芯片。但从最新的消息来看，由于缺乏需求，英伟达已经要求台积电停止了 H200 的生产，并将产能转向了 Vera Rubin 芯片。这一举措表明，英伟达预计，H200 接下来在中国市场不会有多少销售。

■ 北京大学科研团队造出 1 纳米记忆开关

3 月 3 日消息，未来智能手机实现超长待机、物联网传感器电池续航数年、可穿戴设备无需频繁充电——这些关

于低功耗电子产品的美好愿景，正因一项关键技术突破而加速照进现实。北京大学电子学院邱晨光研究员—彭练矛院士团队成功研制出一种名为“纳米栅超低功耗铁电晶体管”的新器件——它像一只能量消耗极低的“记忆开关”，能在极低电压下完成数据存储和读取，成为国际上迄今功耗最低的铁电晶体管，为打造更省电的 AI 芯片和智能设备提供了关键条件。相关研究成果日前在线发表于国际学术期刊《科学·进展》。

■ 全球首条 35 微米晶圆封测产线落户上海 功率半导体迎技术突破

3 月 4 日，据上海松江官方消息，位于上海松江综保区的尼西半导体科技（上海）有限公司宣布，已建成投产全球首条 35 微米功率半导体超薄晶圆工艺及封装测试生产线。该技术将晶圆厚度缩减至 35 微米，大幅降低了功率芯片的导通电阻与热阻，主要面向新能源汽车和 5G 基站等高功率密度应用场景，为国产功率器件打入高压平台及快充市场提供产能基础。

3 安全行业一周要闻

- 国安部：境外黑客攻击某电商平台数据库 窃取敏感信息数据
- 境外黑客伪装成电信运营商 国家安全部提醒：邮箱里的发票也可能泄密
- 我国牵头提出的国际标准《信息安全、网络安全和隐私保护 基于零知识证明的隐私保护指南》正式发布
- 超 9 亿条个人信息被非法交易：北京检方公诉特大社工库犯罪团伙
- Wi-Fi 爆出史上最大安全漏洞 所有路由器无一幸免
- 荷兰电信业遭遇史上最严重安全危机，Odido 超 1500 万数据泄露
- 韩国税务机构误曝光私钥致资产被盗，约 500 万美元瞬间清空

■ 国安部：境外黑客攻击某电商平台数据库 窃取敏感信息数据

3 月 1 日消息，国家安全部官方发文，提醒企业对于数据托管切莫“托而不

管”，并特别提到了境外黑客攻击某电商平台数据库的案例。据国家安全部及央视新闻报道，近期发生了一起境外黑客攻击我国某电商平台数据库的事件，造成敏感信息泄露。国家安全部指出，部分境外间谍情报机关与网络犯罪团伙瞄准数据托管服务领域，频繁发动网络攻击，企图窃取我敏感数据。境外黑客组织通过大数据分析锁定我国某电商平台数据库，植入木马程序实施“钓鱼”攻击，攻破关键权限，窃取大量用户数据信息，其中包括涉及国家关键基础设施项目采购、高端科研物资购买等敏感信息，对国家安全构成严重威胁。

■ 境外黑客伪装成电信运营商 国家安全部提醒：邮箱里的发票也可能泄密

3 月 4 日，“国家安全部”公众号提示：岁末年初报销高峰，境外攻击者冒充电信、电商、旅游平台客服，以“收件人姓名 + 电子发票”为题发送钓鱼邮件，附件或链接实为木马。点击后木马自动植入，可窃取合同、项目资料、银行密码等敏感信息，远程控制摄像头、麦克风，并以受害电脑为跳板渗透单位内网，扩大窃密范围甚至瘫痪系统。查验发件人域名是识别关键。

■ 我国牵头提出的国际标准《信息安全、网络安全和隐私保护 基于零知识证明的隐私保护指南》正式发布

3 月 5 日消息，近日，我国牵头提出的国际标准 ISO/IEC 27565:2026《信息安全、网络安全和隐私保护 基于零知识证明的隐私保护指南》(Information security, cybersecurity and privacy protection—Guidelines on privacy preservation based on zero-knowledge proofs）正式发布。该标准于 2021 年 4 月正式立项，2026 年 2 月正式发布。

■ 超 9 亿条个人信息被非法交易：北京检方公诉特大社工库犯罪团伙

3 月 2 日，最高人民检察院发布检护民生专项行动典型案例，披露一起特大侵犯公民个人信息犯罪案。2023 至 2025 年，林某武、王某康等多人通过加密通讯工具非法获取公民个人信息，并以虚拟货币结算出售牟利。其中林某武涉案数据 6 亿余组，王某康 3 亿余组，刘某彪 1500 余万组，孙某恒涉案信息 1300 余组。

■ 俄罗斯联邦通信监督局称其官网及国防部网站遭 DDoS 网络攻击

2 月 27 日消息，据央视报道，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局报告称，其官网以及俄罗斯国防部的网络资源正在遭受分布式拒绝服务攻击。据介绍，公共通信网络监控和管理中心的专家隔离了恶意流量，并将其引导至清理服务器，从而恢复资源可用性。“攻击目前仍在进行中。我们正在努力确定攻击源和僵尸网络的位置。”“攻击者正在多个网络层级实施复杂的多向量攻击，包括模拟用户操作。”

■ Wi-Fi 爆出史上最大安全漏洞 所有路由器无一幸免

3 月 5 日消息，据报道，安全研究人员近日披露一种名为 AirSnitch 的新型攻击手法，该漏洞存在于所有 Wi-Fi 路由器中，可完全绕过当前 Wi-Fi 加密标准，即便连接 HTTPS 加密网站，黑客仍能截取所有经路由器传送的流量。与 2017 年 WPA2 被破解后升级为 WPA3 的情况不同，AirSnitch 并非破解现有加密，而是利用了网络层（第 1 层与第 2 层）的核心特性，通过修改第 1 层映射实施攻击。即便采用 HTTPS 加密，攻击者仍能拦截域名查询流量、查看外部 IP 地址并关联特定 URL，通过破坏 DNS 缓存表最终骗取机密数据。

■ 荷兰电信业遭遇史上最严重安全危机，Odido 超 1500 万数据泄露

3 月 2 日消息，昨日，黑客组织 ShinyHunters 公开泄露荷兰电信企业 Odido 全量用户数据，成为荷兰史上最大规模数据泄露事件。2 月中旬该组织已入侵 Odido，获取 620 万账户信息，因双方未达成赎金协议，黑客在暗网发布最终数据，含 460 万新增唯一邮箱，累计达 610 万，涉及 1500 万 +Salesforce 记录，数据未压缩达 88GB。泄露数据包含姓名、银行账户、护照号、明文密码等核心 PII 信息，Odido 虽称未泄露账户密码、通话记录等，但其子品牌 Ben 用户信息也遭波及。

■ 韩国税务机构误曝光私钥致资产被盗，约 500 万美元瞬间清空

科技媒体 Ars Technica 3 月 2 日发布博文，报道称韩国国税厅（NTS）在打击逃税行动中查获 Ledger 冷钱包，却在发布的新闻照片中未打码助记词（私钥），导致约 500 万美元的加密资产被盗。韩国汉城大学区块链数据

分析专家赵在宇教授对此批评称，当局此举如同“打开钱包并全国广播让人们拿钱”。他将这一失误归因为税务部门“对虚拟资产缺乏基本理解”，导致国库损失了数十亿韩元。

4 数据要素行业一周要闻

- 国家数据局局长刘烈宏：数据要素市场化配置改革“5+3+1”工作体系
- “十五五”规划纲要（草案）中的“数据、AI”相关布局
- 国家数据局：72 家行业高质量数据集建设链主单位正式签署链主工作任务书
- 国家数据局局长刘烈宏出席第四届北京人工智能产业创新发展大会并致辞
- 聚焦数据安全！公安部出台两项网络安全等级保护标准

■ 国家数据局局长刘烈宏：数据要素市场化配置改革“5+3+1”工作体系

3 月 5 日消息，2026 年全国两会召开之际，国家数据局党组书记、局长刘烈宏给人民网广大网友回信，称国家数据局探索形成了数据要素市场化配置改革“5+3+1”工作体系，其中“5”是指从数据基础制度、数据基础设施、数据融合应用和场景建设、全国一体化数据市场建设、数据产业培育 5 个方面打出一套“组合拳”，“3”是指夯实“核心技术攻关、数据标准化、数字人才培养”3 个基础，“1”是指突出“数据要素赋能人工智能创新发展”1 个重点，全国数据要素市场化价值化的进程明显加快，统筹“三个建设”、数据领域国际合作取得积极成效。

■ “十五五”规划纲要（草案）中的“数据、AI”相关布局

3 月 5 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》摘要正式发布。涉及如下数据要素相关内容。《草案》提到强化算力算法数据高效供给。统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据资源供给，筑牢数智化发展底座。加强算力设施支撑。促进模型算法迭代创新。深化数据资源开发利用。

促进实体经济和数字经济深度融合。创造美好数智生活。提高政府治理数智化水平。坚持促进发展和规范管理相统筹，加强数据基础制度规则建设和人工智能治理，营造有益、安全、公平的发展环境。健全数据要素基础制度。完善科学有效监管机制。拓展数智领域国际合作。

■ 国家数据局：72 家行业高质量数据集建设链主单位正式签署链主工作任务书

3 月 2 日消息，上周五，国家数据局在京组织召开行业高质量数据集链主任务书签署活动。一年来，相关部委、各链主、各有关单位协同发力，行业高质量数据集建设取得积极成效，数据集规模与质量实现同步提升，有力支撑了行业数智化转型升级，初步形成了“人工智能 + 到哪里，高质量数据集建设和应用就到哪里”的良好态势。下一步，国家数据局将加强统筹协调，会同有关部门、单位共同推动行业高质量数据集建设，为人工智能高质量发展添砖加瓦。

■ 国家数据局局长刘烈宏出席第四届北京人工智能产业创新发展大会并致辞

3 月 2 日消息，上周日，第四届北京人工智能产业创新发展大会在国家会议中心二期举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席开幕式并致辞。刘烈宏指出，当前人工智能技术发展日新月异，对“高知识密度”和多模态融合的行业数据集需求更加迫切。同时，具身智能等新型核心研发方向进入“数据引领”的新阶段，高质量真机数据正逐渐成为构建核心竞争力、抢占人工智能未来制高点的关键要素。刘烈宏表示，要建设高质量数据集，赋能人工智能产业创新发展。

■ 聚焦数据安全！公安部出台两项网络安全等级保护标准

3 月 6 日消息，近日，公安部发布 2026 年第 1 号公告，批准发布了 28 项公共安全行业标准。其中，GA/T 2380-2026《信息安全技术网络安全等级保护数据安全基本要求》 和 GA/T 2381-2026《信息安全技术网络安全等级保护数据安全测评机构能力要求》两项标准同步出台，将于 2026 年 6 月 1 日起正式实施。我国网络安全等级保护（以下简称“等保”）制度在数据安全这一关键领域的专项化、精细化建设迈出了重要一步。

5 5G/6G 行业一周要闻

- 我国新型信息基础设施已形成 5G 基站总量达全球 60% 以上
- 全球首个无线网络智能体落地 40 万个 5G 基站焕新
- 近 20 家中国企业加入高通 6G 发展联盟
- 中兴通讯展示行业首个 U6G 频段 AI 沉浸式通信体验
- 中国电信：与中国联通已共享 5G 基站超 154 万
- 华为：6G 首个标准版本不早于 2029 年 3 月冻结
- 英伟达与电信巨头联手打造 AI 驱动的 6G 网络
- 爱立信完成全球首次 6G 预标准实地测试与世界首例 LTM 实网试验

■ 我国新型信息基础设施已形成 5G 基站总量达全球 60% 以上

3 月 4 日消息，据媒体报道，全国政协委员、中国移动集团公司原董事长杨杰表示，“十四五”期间，我国建成全球规模最大的 5G 网络和千兆光网，5G 基站总量占全球 60% 以上。全国一体化算力网络加快布局，形成了网络、算力、数据融合的新型信息基础设施。关键核心技术攻关不断取得突破，产业链供应链自主可控能力持续增强，数实融合取得重要进展，数智技术正加快赋能千行百业、服务千家万户。

■ 全球首个无线网络智能体落地 40 万个 5G 基站焕新

3 月 5 日消息，在 MWC26 巴塞罗那移动 AI 产业峰会上，华为与中国移动联合发布 AI+ 网络最新实践成果。双方 2025 年联合创新实现全球首个无线网络智能体的规模部署，完成 40 万 5G 站点的智能化升级。依托中国移动全球最大规模的 5G/5G-A 网络底座，双方在上海、安徽等八省市建成无线高阶自智网络示范区，无线网络智能体已覆盖 20 万站点、100 万小区，助力超 2000 名网络工程师，将 AI+ 网络全面融入生产流程。

■ 近 20 家中国企业加入高通 6G 发展联盟

3 月 2 日，高通宣布与多家行业领先合作伙伴建立全新的发展联盟，共同

推动 6G 的开发与全球部署。该合作于世界移动通信大会（MWC）上宣布，确立了一条基于明确里程碑的清晰路线图，致力于自 2029 年起逐步交付 6G 商用系统。6G 发展联盟有近 60 家全球合作伙伴加入，其中包括近 20 家中国合作伙伴，涵盖运营商、手机厂商、PC 厂商、汽车厂商、互联网厂商等。

■ 中兴通讯展示行业首个 U6G 频段 AI 沉浸式通信体验

3 月 5 日消息，近日，在世界移动通信大会（MWC26 巴塞罗那）上，中兴通讯震撼展示了行业首个基于 U6G 频段 AI 沉浸式通信原型系统的精彩体验。通过 6G 与 AI 的深度融合，该方案成功实现了异地参与者在三维空间内的瞬时同场共存与多感官交互，标志着移动通信开启了从视听连接的 2D 时代，向身临其境的 3D 全感官沉浸时代的跃进。

■ 中国电信：与中国联通已共享 5G 基站超 154 万

3 月 3 日消息，2026 年世界移动通信大会（MWC 2026）期间，中国电信总经理刘桂清发表主旨演讲。演讲透露中国电信携手中国联通探索 5G 共建共享，双方突破了技术、工程等一系列世界级难题，建成了全球首张、规模最大的 5G SA 共建共享网络，为全球 5G 规模化建设提供了宝贵经验。双方已经共享 5G 基站超 154 万，4G 基站超 200 万，累计节省投资 565 亿美元，每年节约运营成本 65 亿美元、减少碳排放 1300 万吨。

■ 华为：6G 首个标准版本不早于 2029 年 3 月冻结

当地时间 3 月 3 日，在巴塞罗那举行的 2026 年世界移动通信大会（MWC26）期间，华为 ICT BG CEO 杨超斌表示 6G 标准化工作已正式启动，首个 3GP 标准版本冻结时间不早于 2029 年 3 月。他认为，未来五年是移动 AI 业务爆发的关键窗口，5G-A 已经成为必然选择。

■ 英伟达与电信巨头联手打造 AI 驱动的 6G 网络

3 月 2 日消息，近日，英伟达宣布，将联合全球多家电信与技术领域领军企业，共同推动在人工智能平台上构建新一代 6G 网络。参与合作的机构包括博思艾伦咨询公司、英国电

信集团、思科、德国电信、爱立信、MITRE、诺基亚、OCUDU 生态系统基金会、开放数据中心联盟、SK 电讯、软银集团及 T-Mobile。各方将携手致力于无线接入网的智能化升级，推进全球电信基础设施与 AI 技术的深度融合。

■ 爱立信完成全球首次 6G 预标准实地测试与世界首例 LTM 实网试验

3 月 4 日消息，电信巨头爱立信在 MWC26 巴塞罗那前夕宣布，其成功完成全球首次 6G 预标准 OTA 无线空中传输实地测试与世界首例 LTM 实网试验。爱立信的 6G 实地测试在其得州普莱诺美国总部进行，利用了全新的 7GHz cmWave 厘米波频谱、400MHz 载波带宽以及云原生架构、爱立信测试设备，成功以云端 LLM 处理机器人与即时影音应用。爱立信同时宣布将在得州路易斯维尔的 5G 智能工厂生产下一代 6G 网络设备。

6 CEC 中国电子——动态周讯

- 国家级荣誉！中国电子多家企业获评“绿色工厂”
- 做客央广网 | 华大九天董事长刘伟平谈国产 EDA 三十年自立自强路
- 7 万台！飞腾腾锐 D 系列 CPU 中标集采
- 达梦数据守护集群，上线沈信核心生产系统！
- 美亚柏科携手麒麟软件助力基层办案效率提升
- 2026 世界移动通信大会：openKylin 交出 AI PC 中国答卷
- 青云科技与麒麟软件携手打造民航产业新范式
- 中电金信中标某近万亿级农商行新一代核心系统群项目
- 中国电子云中标 2026 年度扬州市政务云支撑项目
- 湖北机场集团与中国电子云举行工作座谈

■ 国家级荣誉！中国电子多家企业获评“绿色工厂”

3 月 2 日消息，近日，工业和信息化部发布“绿色工厂、绿色工业园区

（2025 年）名单”。其中，中国电子所属熊猫制造、深科技精密、开发科技获评“绿色工厂”，彰显中国电子在推动制造业绿色低碳转型、构建可持续生产方式方面的系统布局与显著成效。国家级绿色工厂是指在制造业领域，按照国家绿色制造标准和要求，经严格评审认定，在“能源低碳化、资源高效化、生产洁净化、产品绿色化、用地集约化”等方面达到先进水平的生产型企业，是国家绿色制造体系的核心支撑单元。面向未来，中国电子将积极落实“双碳”战略，以科技创新驱动绿色升级，为推动行业可持续发展贡献更多“中国电子方案”。

■ 做客央广网 | 华大九天董事长刘伟平谈国产 EDA 三十年自立自强路

3 月 3 日消息，从一枚绘制集成电路的“数字画笔”，到支撑“千芯万智”的芯片设计基石；从“零基础”起步的自主研发，到日益开放的产业协作与全球竞争……EDA（电子设计自动化）作为芯片产业的“工业母机”，始终是中国科技自立自强征程中的关键领域。《做客央广网》对话华大九天董事长刘伟平，回溯国产 EDA 从“熊猫系统”到全链条突破的三十年风雨路，探讨在自立自强与开放创新中，中国芯片设计工具如何走向自主、先进与生态繁荣的未来。

■ 7 万台！飞腾腾锐 D 系列 CPU 中标集采

3 月 4 日消息，飞腾官方宣布，腾锐 D 系列平台 PC、终端设备成功中标某自治区政务行业集采项目，累计超过 70000 台！其中，飞腾腾锐 D3000 是新一代高效能桌面 CPU，集成 8 个自研新一代高性能核心 FTC862，支持商业和工业分级，还支持飞腾自主定义的新一代处理器安全架构规范 PSPA 2.0。腾锐 D2000 集成 8 个自研高能效核心 FTC663，主频最高 2.3GHz，支持飞腾自主定义的处理器安全架构规范 PSPA。腾锐 D3000M 则是飞腾首款笔记本电脑 CPU，集成 8 哥自研高性能核心 FTC862，同时支持工业控制、智能生产等场景。

■ 达梦数据守护集群，上线沈信核心生产系统！

3 月 4 日消息，去年 12 月，达梦数据携手沈阳铁路信号有限责任公司，联合浪潮超融合服务器、银河麒麟操作系统，以达梦数据守护集群为

核心，为沈信 MES 系统成功打造全栈国产化解决方案，树立了轨道交通信号领域的国产升级标杆。未来，达梦数据将持续深化与沈信的战略合作，结合铁路信号领域的业务发展需求持续迭代优化解决方案，以更稳定、更高效、更安全的国产数据库产品与服务，助力沈信打造更具市场竞争力的铁路信号系统。

■ 美亚柏科携手麒麟软件助力基层办案效率提升

3 月 5 日消息，美亚柏科联手麒麟软件，基于银河麒麟桌面操作系统 V10，研发出“行政案件快办一体机”，以全流程数字化、智能化为核心，直击传统办案环节的效率瓶颈与操作痛点，推动执法办案进入“快车道”。这款“行政案件快办一体机”采用双屏交互技术，搭载银河麒麟操作系统，将主机、触摸显示器、电子签名按捺、二代身份证读卡器、二维码扫描、高拍仪、高清摄像头、双向录音等多项专用设备高度集成。

■ 2026 世界移动通信大会：openKylin 交出 AI PC 中国答卷

当地时间 3 月 2 日，2026 年世界移动通信大会（MWC 2026）在西班牙巴塞罗那开幕。openKylin 社区在 7A36-10 号展位重磅展示了与软通华方的最新合作成果—搭载 openKylin 2.0 SP2 开源操作系统的软通华方（清华同方）超锐 T40-Z70 笔记本电脑。该产品搭载 openKylin KART AI 子系统，支持丰富的端侧和云端大模型接入，提供麒麟 AI 助手、AI 看图、智能模糊搜索等一系列系统级 AI 功能，实现高性能智能交互体验；同时，在‘磐石架构’的加持下，增强了系统底层安全性和稳定性，全面满足全球用户对 AI PC 系统智能化、高可靠办公的需求。全方位彰显中国开源操作系统在 AI 时代的技术硬实力与生态整合能力。

■ 青云科技与麒麟软件携手打造民航产业新范式

3 月 3 日消息，近日，北京青云科技集团股份有限公司与麒麟软件联合深度合作，基于银河麒麟高级服务器操作系统 V10 与青云云平台打造的全栈云联合解决方案，在某大型航空公司的核心业务中台项目中实现规模化、高质量落地。系统上线以来保持平稳

高效运行，为民航核心系统云化转型与自主创新提供了可复制的标杆范例。

■ 中电金信中标某近万亿级农商行新一代核心系统群项目

3 月 5 日消息，近日，中电金信成功中标西部某近万亿级农商银行“新一代核心系统群项目”，以“源启”为支撑的核心业务系统建设能力再获行业头部客户认可。该项目是该行深化数字化转型、构筑未来核心竞争力的关键战略举措。作为服务“三农”的金融主力军，该农商银行资产规模位居西部前列。此次新一代核心系统群项目的启动，旨在以科技赋能其“支农支小”战略定位，为区域乡村振兴和特色产业发展提供更强金融支撑。

■ 中国电子云中标 2026 年度扬州市政务云支撑项目

3 月 2 日消息，近日，扬州数字城市建设有限公司联合中国电子云成功中标扬州市大数据管理中心 2026 年度扬州市政务云支撑项目。中国电子云将深入落实国家“自主可控”与“安全可靠”发展战略，携手扬州数字城市建设有限公司筑牢扬州市政务“一朵云”坚实底座，为扬州数字政府建设与区域数字经济高质量发展注入强劲动能。

■ 湖北机场集团与中国电子云举行工作座谈

3 月 5 日消息，近日，湖北机场集团赴京与中国电子云开展交流座谈。双方就深化战略合作、提速合资公司中天智航发展等核心议题展开深入研讨。中国电子云将全力支持中天智航应用智能体与现有 AI 产线形成互补格局，依托湖北机场集团丰富的应用场景，打造民航领域 AI 应用标杆，致力将中天智航打造为民航智能化服务标杆企业。陈士刚表示，中国电子云将从市场拓展、技术研发、人才培养三方面，为中天智航提供全方位支持，同时也恳请湖北机场集团进一步加大资源投入与机制保障，双方携手并肩，共同打造集团数智化转型新亮点，推动民航数智化发展迈上新台阶。

声 明

周报内容均来自网络和微信公众号公开信息，在此仅做摘编和转述，编制机构并不对内容真实性和可靠性负责，读者可根据自身需要做进一步核实。

本期编辑：王伟

内容审核：于寅虎

排版设计：赵景平

出　　品：电子六所研究生院学术出版部